5

ocket No.: MUH-12015

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first plass mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C.

20231.

By:

Date: March 5, 2002

THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

**Applicant** 

Martin Hierholzer

Appl. No.

10/023,189

Filed

December 17, 2001

Title-

Low-Inductance Semiconductor Components

**CLAIM FOR PRIORITY** 

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, based upon the German Patent Application 199 27 285.9 filed June 15, 1999.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,

. MAYBACK

NO. 40,719

Date: March 5, 2002

Lerner and Greenberg, P.A.

Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480

Tel:

(954) 925-1100

Fax:

(954) 925-1101

/mjb

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

199 27 285.9

Anmeldetag:

15. Juni 1999

Anmelder/Inhaber:

eupec Europäische Gesellschaft für Leistungs-

halbleiter mbH + Co KG, Warstein/DE

Bezeichnung:

Niederinduktives Halbleiterbauelement

IPC:

H 01 L 25/07

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 7. Februar 2002

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

m Auftrag

Agurks